维普资讯 http://www.cqvip.com

工艺因素对W-Ni-Cu合金机械性能的影响

TF125.2

本文介绍了合金成分、混料方法、烧结温度、保护气氛、冷却速度及真空热处理对W-Ni-Cu高比重合金机械性能的影响。试验结果表明,对于含95%W的W-Ni-Cu合金, Ni/Cu比为7:3最为适宜。真空热处理不能改善合金的性能,而氩气处理则有利于合金性能 的提高。

关键词: 商比重合金 W-Ni-Cu合金 热处理 总镍铜合金

Influence of The Process Factors on The Mechanical Properties of W-Ni-Cu-Alloy

Hui Jun etc
Abstract

The influence of the composition, mixing method, Sintering temperature, protective atmosphere, cooling speed and vacuum heat treatment on the mechanical properties of W-Ni-Cu heavy altor is studied. The results show that the best favorable ratio of Ni/Cu for W-Ni-Cu alloy containing 95 wt%W is 7:3. the vacuum treatment can not improve the properies of the alloy, while the Ar treatment is advantageous to the properties of the alloy.

Key words, heavy affoy W-Ni-Cu alloy heat treatment.

1、前 言

钨基高比重合金分W-Ni-Fe和W-Ni-Cu合金两大类,通常W-Ni-Fe合金的 机械性能比W-Ni-Cu要好一些,应用范 围较广,但W-Ni-Cu合金 无 磁性, 在要 求材料无磁性的场合成了不可替代的材料, 如在陀螺仪、航空仪表和医用直流加速器中 获得应用。两种高比重钨合金都采用粉末冶 金液相烧结工艺制备,由于两者的液相成分 不同, 因而影响合金性能的因素也不同。为 了能获得W-Ni-Cu合金最 佳 机械性能,

本试验以比重约18g/cm3, 含95wt % W 的 W-Ni-Cu为对象, 着重研究工 艺 因 紫对 合金机械性能的影响,这些因素包括 Ni/Cu 比、混合方式、烧结温度、冷却方式、烧结 气氛和真空处理,研究的目的旨在获得最好 的工艺参数,以改进W-Ni-Cu合金的性 能。

2、试验方法

2.1 原料与试样制备

研究的W-Ni-Cu合金,含95wt%W。 所用的原料是高纯W粉, 费氏 平 均 粒径为 3μm; 还原Ni粉,粒度1.5μm; 电解Cu粉,粒度9μm; 化学纯氯化镍(NiCl2.6H2O) 和氯化铜(CuCl2.2H2O)。粉末的混合 方法有2种, 机械混合法和包复合金法。机械混合法是按名义成份,将各种金属粉末置于玛瑙钵中研磨混匀。包复合金法是向一定量的W粉中加入所需量的氯化镍溶液,拌匀、烘干,H2还原,制成Ni包W粉末,然后 用 同样的方法包Cu,制得W—Ni—Cu包复合金粉末。

配制的合金粉末成份有2种,详见表1。拉伸 试样是用钢模压制而成,试样形状符合美国 ASTM钨基高密度金属标准中粉末拉伸试样 的要求,压制压力约400MPa,压 坯 经烧结 和处理后不再进行机加工,直接进行拉伸试 验。试样烧结在卧式钼丝炉中进行,保护气体为 H_2 ,烧结时按统一的制度 进行升温,最终烧结温度是1440 $^{\circ}$ 、1460 $^{\circ}$ 、1480 $^{\circ}$ 、保温1h。

表1

W-Ni-Cu合金成份、混合方法和烧结处理

编号	合金成份(wt%)			Ni : Cu	混合方法 处 理 制 度
	W	Ni	Cu		1400℃/1h,1460℃/1h,1480℃/1h
1	95	3,5	1.5	7:3	机械混合 快冷、慢冷、Ar气保护处理、真空处理
2	95	2,5	2.5	1:1	机械混合、快冷
3	95	3.5	1.5	7:3	固液混合 快冷

2.2 试样热处理条件

试样烧结后的处理条件分为快冷、**慢**冷 及氩气保护处理、真空处理。

快冷 烧结过程结束后,将试样直接移入带有冷却水套的冷却室内。

慢冷 烧结过程结束后,停电、随炉降 温至1300℃,再将试样移入冷却室。

氩气保护处理 试样升温烧结至最终烧结温度时,保护气体由H。气体改为 Ar气,直至烧结完毕,移入产却室快冷。炉内气氛实际上是H。、Ar气混合气体,Ar气浓度随时间延长而增加。

真空处理 将烧结后快冷试样,在真空 碳管炉中进行热处理,真空度1.3Pa左右,快速升温至所要求的温度,保温1h,停电随炉冷却,冷却速度较慢。

全部试样作拉伸试验, 所得机械性能值 取3个试样的平均值。

3、结果和讨论

本试验主要是针对含95wt%W的W-Ni-Cu合金,考察Ni/Cu比、混合方法、烧

结气氛、冷却速度和真空处理诸因素对合金 杭械性能的影响。

3,1 合金成份的影响

目的在考察不同Ni/Cu比对 合金机械性能影响,试样为95W—2.5Ni—2.5Cu(Ni/Cu=1:1)和95W—3.5Ni—1.5 Cu (Ni/ Cu=7:3)两种合金,烧结条件都是 快 冷,但其拉伸性能有明显差别,见图1中a,b 曲 线,由图中可以看出,Ni/Cu=7:3 和 Ni/Cu=1:1的试样相比,前者的极限强度σ,高 出 约200—250MPa、延伸率δ高出4.2%—6.6%,有文献报道,含90wt % W 的 W—Ni—Cu 合金,Ni/Cu比控制在1:1—4:1范围内变化,对合金机械性能影响不大。本试验中,95wt %W的合金,Ni/Cu比在1:1时机 械 性能变坏了。

在W-Ni-Cu合金中Cu的加入,可以降低W在Ni中的溶解度,当 Ni/Cu=2:1,1420℃烧结时,W在Ni中的溶解度可降到17%。W与Cu互不溶解,熔融的Cu 起到湿润W的作用,Ni起到烧结活 化 的 作用。在95wt%W合金中,Ni/Cu=1:1吋,虽然足量

的Cu可以降低W在Ni中的溶解度,减少 脆性相的生成,但由于Ni加入量的减少及采用机械混合,合金成份 混合 的均匀度受到限制,最终造成在烧结过程中的Ni的活化作用减弱,导致试样的机械性能大幅度降低。

3.2 混合方法的影响

试样成份均为95W3.5Ni1.5 Cu, 混合方法采用机械混合和包复合金2种。在烧结条件、冷却方式都相同的情况下,2种试样的拉伸性能是不一样的,见图1中a、c曲线。

3.3 冷却速度的影响

成份同是95W3.5Ni1.5Cu,在 烧 结条件完全相同的情况下,只是冷却速度不同,合金的机械性能即出现明显的差异,见图 1中a, d曲线。慢冷试样的机械性能很差,几乎呈脆性,而且随着烧结温度增高性能变得越糟,这一试验结果与文献所报道的符合。W—Ni—Cu合金在慢冷条件下,粘 结 相中产生WNi、脆性相,导致了合金拉 伸性能变坏。

3.4 烧结气氛的影响

95W3.5Ni1.5Cu合金,经Ar气处理后,试样的机械性能比在H2中烧结的其它各组试样提高很多,这是本试验中性能最好的一组试样,其断裂强度达890MPa,延伸率为

13.7%,已经接近常规的 W-Ni-Fe(95wt% W)系合金的机械性能水平(见图1)。Ar处理时,烧结温度对强度的影响不明显,合金烧结温度的宽容度较大。烧结温度对合金的延伸率影响较大,且随烧结温度的升高而增加,增幅较大。W-Ni-Cu合金Ar气处理的效果与W-Ni-Fe-Mo合金用同样方法处理后的效果是一致的,W-Ni-Cu试样中的H₂是有害的,Ar气处理后降低了试样中含H量。烧结温度越高,溶解的试样中的H的扩散系数越大,越有利于H的逸出,致使随烧结温度升高而性能提高。

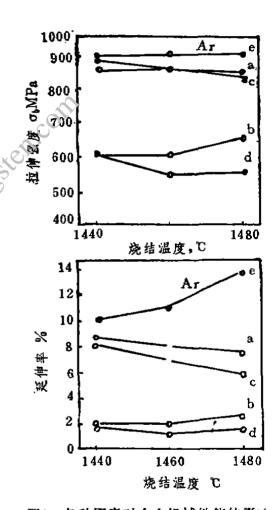


图1 各种因素对合金机械性能的影响 a 1*样快冷,b 2*样快冷,c 3*样快冷 d 1*样慢冷,e 1*样Ar气保护处理

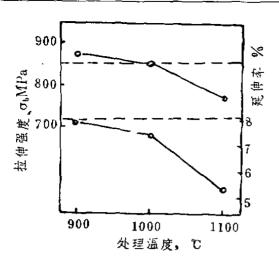


图2 真空处三对1°样合金机械性能的影响 3,5 真空处理的影响

真空处理是改善W—Ni—Fe 系 合金机械性能的一种常用方法,对 W—Ni—Cu 合金来说,试验结果并非完全如此,处理后的结果见图2(图中虚线为处理前数据)。试验用合金是95W3,5Ni1,5Cu,经1460℃烧结、快冷、拉伸性能值σь为850MPa, &为8%。经900℃真空处理后,σь稍有增加,δ积下降,基本维持处理前水平,但随处理温度升

高机械性能急速下降。总的来说,真空处理 恶化了合金的机械性能。

作者认为,造成真空处理后性能改变的原因主要是真空脱H和慢冷过程2种因素综合影响的结果,对真空脱H来说,适当提高处理温度,有利于合金性能的改善,而同时在慢冷过程中温度越高生成脆性相的可能性就越大,合金的性能就越差。在本试验中,真空处理时慢冷成了影响合金性能的主导因素,导致了处理后使合金性能变坏的最终结果,如果试样在真空处理后能具有快冷或水淬的条件,有可能会改善合金的机械性能。

4、结 论

1.对于W-Ni-Cu系(含95wt%)合金, Ni/Cu=7:3具有较好的机械性能。

2, Ar 气处理后试样的机械性能 优 于其 它各种处理方法,是一种改善W—Ni—Cu 合 金机械性能的有效且经济的方法。

3.W—Ni—Cu合金不适宜用 真 空处理 方法进行热处理。